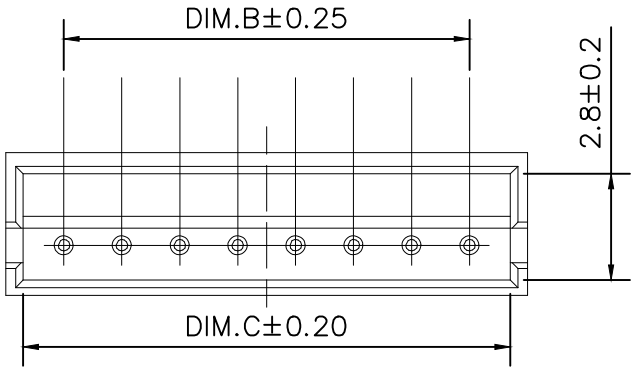
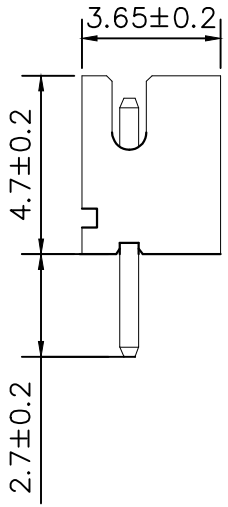
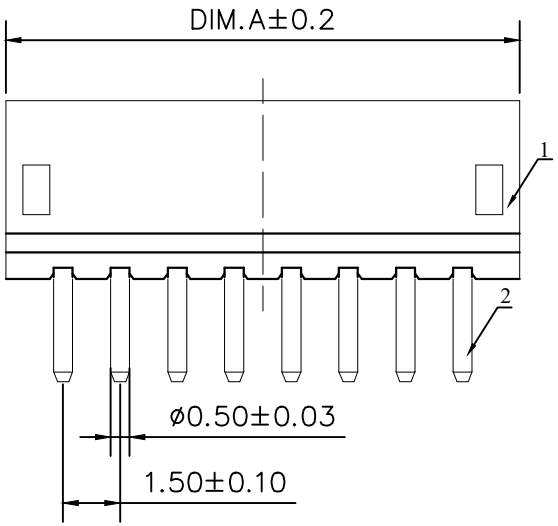
http://hcdz2017.com/

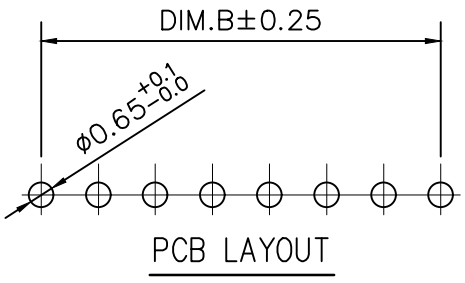
标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	4.50	1.50	3.60
3	6.00	3.00	5.10
4	7.50	4.50	6.60
5	9.00	6.00	8.10
6	10.50	7.50	9.60
7	12.00	9.00	11.10
8	13.50	10.50	12.60
9	15.00	12.00	14.10
10	16.50	13.50	15.60
11	18.00	15.00	17.10
12	19.50	16.50	18.60
13	21.00	18.00	20.10
14	22.50	19.50	21.60
15	24.00	21.00	23.10
16	25.50	22.50	24.60









技术要求：

适应基板厚度：1.2mm～1.6mm

温度范围：-25℃～85℃

额定电压：100V AC/DC

额定电流：1A

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐　　压：800V AC/minute

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	针座		
	料 号 PART NO	HCZZ0445-4		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X.X ±0.35　X.° ±3.00°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.XX ±0.25　X.X° ±2.00°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XXX ±0.15　X.XX° ±1.00°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/